

システムソリューション部移転のご挨拶

平成27年 6月 吉日
三幸セミコンダクター株式会社
代表取締役 金子 隆 俊

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度神奈川県厚木市にごさいましたシステムソリューション部を、東京都中央区の本社へ移転することになりました。これを機に、役員および社員一同なお一層業務に精励し、お客様サービス向上に邁進する所存でございますので、今後とも一層のご支援ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬 具

記

- 【移転部署】** システムソリューション部
- 【業務開始日】** 平成27年6月22日（月）
- 【移転先】（本社所在地）** 〒104-0045
東京都中央区築地4丁目7番1号
築地三井ビルディング11階

TEL:03-3248-8920(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) FAX:03-3248-8912



交通のご案内：

- 東京メトロ日比谷線『築地駅』2番出口より徒歩5分
- 都営浅草線『東銀座駅』6番出口より徒歩5分
- JR山手線『有楽町駅』より徒歩12分

また、厚木事業所移転に伴い、現在の厚木事業所の電話・FAXは、平成27年6月19日17時半～平成27年6月21日の間、不通となります。何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以 上